

3DSPI 在线型高速三维锡膏检测设备InSPIre-510C

产品名称	3DSPI 在线型高速三维锡膏检测设备InSPIre-510C
公司名称	厦门思泰克智能科技股份有限公司深圳分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰五路2号A栋1单元101
联系电话	0755-33816881 18018745476

产品详情

新品 InSPIre-510C (全新C平台)

单轨高速三维锡膏检测系统

PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术

检测项目：体积，面积，高度，XY偏移，形状

检测不良类型：漏印，多锡，少锡，连锡，偏移，形状不良

min检测元件：008004 (英制)

XY精度：<10um

重复性精度：高度<1um(4sigma)；面积/体积<<1%(4sigma)

450x450mm 检测面积

超高帧数高精度工业相机

检测速度：0.3秒/FOV

Mark点识别：0.5秒/个

max检测高度：+/-550um（ +/-1200um为选项）

RGB Tune 红绿蓝三色光测量专利技术（ ZL201310040181.6）

D-Lighting 投影三维测量专利技术（ ZL201010196473.5）

动态仿形功能配合静态防翘曲功能

条码识别功能配合三点照合功能

印刷机全闭环控制功能

贴片机Badmark传输功能

接入MES系统功能

操作系统：Windows 10 Professional (64 bit)

五分钟编程，一键式操作

SPC过程工艺控制